

## 台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號  
4樓之11

承辦人：吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立臺中教育大學

發文日期：中華民國113年6月21日

發文字號：字第1130006005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：韓國首爾國際發明展簡章 (0006005A00\_ATTCH3.pdf、0006005A00\_ATTCH4.doc、  
0006005A00\_ATTCH5.doc)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2024SIIF韓國首爾國際發明展」。

說明：

一、台灣發明協會 Taiwan Invention Association，深耕國際發明圈52載，為世界各大著名發明展籌組台灣代表團參展，台灣代表團所展出之成績斐然，獲獎甚多，拓展之商機無限。

二、2024 SIIF韓國首爾國際發明展，是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，為亞洲最大發明展，敬邀貴校師生參與國際發明競賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。

三、參展日期、地點：113年11月27日~11月30日，韓國首爾世貿  
COEX展覽館展出，共為期4天

四、即日起報名至113年9月30日止，洽詢專線02-6605-7626吳秘書或email：tia7626@yahoo.com.tw或LINE ID:@123atruj

五、早鳥報名補助「香港創新發明展」參展費。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大

電子  
文  
騎

6

學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



張家菊 會長

